美國法院新判決，讓Rambus公司無法取得Micron公司的權利金

美國德拉瓦（Delaware）州法庭於1月9日判決，記憶體晶片（DRAM）設計業者Rambus公司（Rambus Inc.）因在訴訟過程中，毀壞此一專利訴訟案件的相關文件與資料，使其專利不具執行力。因此無權以系爭的12項專利要求 Micron公司（Micron Technology Inc.）支付權利金。判決公告後，Rambus公司的股價因而重挫約40%。 兩家公司的紛爭可溯至2000年，該年度Micron公司曾控告Rambus公司，宣稱Rambus公司試圖掌控當時DRAM晶片的市場。當時，Rambus公司要求Micron公司在內的晶片製造業者須支付權利金給該公司，而晶片製造業者則予以反擊，宣稱Rambus公司取得專利的過程有瑕疵。

雙方除於法院進行訴訟外，並利用美國聯邦貿易委員會（FTC）進行紛爭處理，互有勝負。例如：去年11月，加州地方法院宣判Rambus公司控告Micron公司、海力士（Hynix）、三星電子（Samsung Electronics）與南亞科技（Nanya Technology）等公司侵權一案，獲得初步勝利。然而如今法院的判決卻又重擊Rambus公司，因為該判決可能使該公司往後難以利用其所擁有的專利，迫使其他晶片製造業者支付權利金，也因此造成Rambus公司股價重挫的情形。

本文為「經濟部產業技術司科技專案成果」

相關連結

彭博社（bloomberg）新聞

相關附件

美國聯邦貿易委員會 [pdf]

美國聯邦貿易委員會 [pdf]

陳宏志
專案經理 編譯整理

上稿時間： 2008年01月22日

資料來源：

彭博社（bloomberg）新聞，2009年01月09日，http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601127&sid=afkeVxOu1Z6Y&refer=law，最後瀏覽日：2009年01月22日
美國聯邦貿易委員會，2002年11月25日，http://www.ftc.gov/os/adjpro/d9302/021125micresptomotocompel.pdf，最後瀏覽日：2009年01月22日
美國聯邦貿易委員會，2007年03月02日，http://www.ftc.gov/os/adjpro/d9302/070301micronsamsunghynixmoleave.pdf，最後瀏覽日：2009年01月22日

推薦文章